

檔 號：  
保存年限：

## 中華創新發明學會 函

地址：10595臺北市松山區復興北路1號6樓  
之4

承辦人：黃婷婷

電話：02-2778-2688

受文者：東海大學

發文日期：中華民國113年3月27日

發文字號：中創發字第1130000007號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

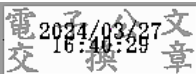
附件：美國達文西發明展報名簡章 (0000007A00\_ATTCH1. pdf、0000007A00\_ATTCH2.  
doc、0000007A00\_ATTCH3. docx、0000007A00\_ATTCH4. doc、0000007A00\_ATTCH5.  
ppt)

主旨：敬邀 貴校參加「2024美國AII達文西國際發明展暨發明競賽」，為國為校爭取最高榮譽，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、「2024美國AII達文西國際發明展暨發明競賽」，由美國南猶他大學(SUU)、全美創新發明學會(AII)共同主辦，敬邀貴校師生踴躍參加。
- 二、「2024美國AII達文西國際發明展」，預定113年9月4日(三)至5日(四)，於美國南猶他大學舉行，即日起報名至113年6月30(五)止。
- 三、本比賽為線上活動，檢附報名簡章，相關附件資料已同步公布在官網，歡迎至官網[www.innosociety.org](http://www.innosociety.org)下載，並將報名文件E-mail至[choice@mail2000.com.tw](mailto:choice@mail2000.com.tw)

正本：2023大專院校 全國高中

副本： 2024/03/27 18:48:26 電子文檔交換

東海大學

